🗿 塩酸蒸気環境下によるSUSXM7材ボルトの応力腐食割れ評価

Evaluation of Stress Corrosion Cracking of SUSXM7 Bolts under Hydrochloric Acid Vapor Environment

宮下 路生 Michio Miyashita

塩酸蒸気環境下におけるSUSXM7ステンレスボルトの応力腐食割れ(SCC)感受性に及ぼす温度、負荷荷重、塩酸 濃度の影響を定荷重試験により調べた。その結果、以下の結果が明らかになった。

- a) 温度に関してはアレニウス型の単調な温度依存性が認められ、得られた活性化エネルギーは65.7kJ/molで あった。
- b) 塩酸濃度が約15.9wt%程度の中間濃度が最もSCC感受性が高かった。
- c) SCCが発生しない限界応力値は4.8N/mm²よりも小さい。
- d) SUSXM7素材部には亀裂が発生したが、ねじ部はSCC感受性が低く亀裂が発生しなかった。

The effect of temperature, applied load, and hydrochloric acid concentration on the stress corrosion cracking (SCC) susceptibility of SUSXM7 stainless steel bolts under hydrochloric acid vapor environment was examined by a constant load test. As a result, the following results were found.

- a) In terms of temperature, a monotonous temperature dependence of Arrhenius type was observed and the obtained activation energy was 65.7 kJ/mol.
- b) An intermediate concentration of about 15.9 wt% hydrochloric acid concentration was the most susceptible to SCC.
- c) The critical stress value at which SCC does not occur is smaller than 4.8 N/mm².
- d) Cracks occurred in the material section of SUSXM7, but the threaded section had low SCC susceptibility and no cracks occurred.

1 はじめに

半導体製造工程では大量の薬液が使用され、それら を制御するバルブには、PTFE等のフッ素樹脂製の薬 液用バルブが使われている。フッ素樹脂は優れた耐薬 品性を持っているが、長期の使用では、塩酸等の薬液 が浸透、透過することが知られている。

塩素イオン等の腐食因子と引張応力の作用下では、 オーステナイト系のステンレスは、応力腐食割れ (SCC)が発生することが知られており、透過塩酸ガス によるボルト等のステンレス部品(Fig. 1参照)への影 響が懸念される。



Fig. 1 薬液用バルブ

しかし、塩酸によるオーステナイト系ステンレス鋼 の応力腐食割れの研究事例は少なく、十分なデータが 得られていない。

本稿では、当社にて行った塩酸環境下における SUSXM7ボルトの応力腐食割れ試験について紹介 する。

2 試験方法

2-1 供試品

本試験では、冷間加工用ステンレス鋼(SUSXM7) のM5ねじを供試品とした。(Fig. 2参照)供試品の化 学組成および引張強度をTable 1に示す。



Fig. 2 供試品

Table 1	供試品の化学組成および引張強度
100101	

	化学成分 (重量%)						引張強度		
	С	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Cu	(N/mm ²)
SUSXM7	0.02	0.27	0.50	0.031	0.002	9.45	17.80	3.30	515

2-2 荷重負荷

供試品に引張荷重を加えるための治具をFig. 3に示 す。耐食性に優れ、熱膨張の小さいガラス入りPPS樹 脂にて、ボルト貫通用の穴が4箇所空いた六面体治具 を用いた。供試品が治具周囲の腐食環境に暴露される ように、治具には切り欠きを設けた。供試品に加える 負荷荷重は締付トルクから計算し、4.8N/mm²~ 27.6N/mm²の範囲になるよう設定した。

なお、応力緩和によるボルトの締付トルク低減を 最小限に留めるため、一定時間放置後に増し締めを 行った。



Fig. 3 荷重負荷用治具

2-3 腐食環境

負荷を加えた供試品を塩酸環境に暴露するための試 験装置イメージをFig. 4に示す。

容器内に塩酸を入れ、供試品を設置した荷重負荷治 具を塩酸と直接触れないように容器内に吊り下げ、 ヒーターにて容器ごと加熱した。

塩酸は濃度を8.7wt%から23.1wt%とし、7日毎に 交換した。塩酸蒸気の温度は45±3℃、56±3℃、66 ±3℃に設定した。



Fig. 4 試験イメージ

2-4 供試品の観察

4本のボルトを1セットとして試験を行なった。任意 の時間、腐食環境下に暴露した供試品を治具から外し て、光学顕微鏡にて観察した。腐食環境に曝された供 試品は、表面に腐食膜が生じるため、その膜を剥がし て観察した。観察のために腐食膜を1度でも剥がした 供試品は、たとえ亀裂が発生していなくても再度、腐 食環境に曝すことはなく、観察は供試品1セットにつ き1度のみとした。

SCCが発生した条件で、4本のボルトの内、1本でも 亀裂が発生した時間を潜伏期間とした。

2-5 亀裂進展速度の測定

潜伏期間の3~5倍の時間、供試品を腐食環境に暴 露した後、破断面を観察して亀裂の深さを測定した。 亀裂深さを暴露時間から潜伏期間を差し引いた時間で 割ることにより、亀裂進展速度を求めた。

進展速度の測定は、塩酸水溶液濃度は15.9wt%、 負荷荷重は9.6N/mm²、塩酸蒸気温度56±3℃およ び66±3℃時の2条件とした。

3 試験結果

3-1 塩酸濃度の影響

本試験では9.6N/mm²の負荷荷重を加え、56±3℃ の塩酸蒸気温度に設定し、8.7wt%から23.1wt%の塩 酸濃度にて試験を行った。

結果は、ねじ部には亀裂は発生せず、素材部に亀裂 が発生した。塩酸濃度とSCC潜伏期間の関係をFig.5 に示す。Fig.6に亀裂の観察例を示す。本試験結果では、 塩酸濃度が低いと亀裂の潜伏期間長くなり、高すぎる と全面腐食により全体が細くなる傾向となった。中間 濃度である15.9wt%が最もSCC感受性が高い結果と なった。





供試品	:	SUSXM7
塩酸濃度	:	15.9wt%
塩酸蒸気温度	:	56±3°C
ボルト負荷荷重	:	$9.6N/mm^{2}$
塩酸蒸気暴露時間	:	120hour

Fig.6 亀裂の光学顕微鏡写真

3-2 温度の影響

SUSXM7材のSCC感受性に及ぼす温度の影響 を、潜伏期間および亀裂進展速度を指標として評価 した。本試験では、9.6N/mm²の負荷荷重を加え、 15.9wt%の塩酸を用い、45~66℃の塩酸蒸気温度 で試験を実施した。

塩酸蒸気の温度と潜伏期間の逆数値との関係を Fig. 7に、塩酸蒸気の温度と亀裂進展速度との関係を Fig. 8に示す。Fig. 9に破断面の観察例を示す。

温度に対して潜伏期間の逆数値および亀裂進行速 度ともに顕著に増加した。これにより、SUSXM7の SCC感受性は温度の依存性が高いことがわかった。

本試験では、活性化エネルギーを算出した。潜伏 期間の逆数値、亀裂進展速度ともにアレニウスの式 に従っていると考えられるので、Fig. 7およびFig. 8 の直線の傾きから、次式(1)(2)よりSCC感受性の 活性化エネルギーを求めた。

$V_1 = V_0 exp\{-Ea/R \times (1/T_1 - 1/T_0)\}$	(1)
$Ea = R \times ln(V_1/V_0)/(1/T_1-1/T_0)$	(2)

ここで、Ea:見かけの活性化エネルギー R:気体常数=8.3143J/K·mol To,Ti:絶対温度 Vo=温度Toの時の速度 Vi=温度Tiの時の速度

その結果SCC感受性の活性化エネルギーは、 **潜伏期間の逆数:65.7kJ/mol 亀裂進展速度:64.9kJ/mol** であった。







供試品	:	SUSXM7
塩酸濃度	:	15.9wt%
塩酸蒸気温度	:	66±3℃
ボルト負荷荷重	:	 6N/mm²
塩酸蒸気暴露時間	:	120hour
潜伏期間	:	36hour
最大割れ深さ	:	470 μ m
進展速度	:	$1.5 imes 10^{-3} \mu \mathrm{m/sec}$

Fig. 9 破断面の光学顕微鏡写真





Fig. 11 供試品とSCC 潜伏期間の関係



供試品	:	SUSXM7
観察箇所	:	素材部の断面

Fig. 12 素材部の電子顕微鏡写真

3-3 負荷荷重の影響

SUSXM7材のSCC感受性に及ぼす負荷荷重の 影響を、潜伏期間を指標として評価した。本試験で は、4.8N/mm²~27.6N/mm²の負荷荷重を加え、 15.9wt%の塩酸を用い、56±3℃、66±3℃の塩酸 蒸気温度で試験を実施した。

負荷荷重とSCC潜伏期間の関係をFig. 10に示す。 ここで56±3℃にて得られた結果は、アレニウスの式 により計算し、66℃に換算してプロットした。

本試験の結果では、負荷荷重を5.9N/mm²まで大き くすると急激に潜伏期間は小さくなり、その後は緩や かに小さくなる結果が示された。

また、応力腐食割れが発生しない限界応力値は、 4.8N/mm²より小さい値で存在すると推測される。

3-4 素材部とねじ部の比較

供試品ボルトの素材部をマスキングして、ねじ部の みを腐食環境下に暴露した場合と、素材部とねじ部の 両方を暴露した場合を比較試験した。

本試験では、9.6N/mm²の負荷荷重を加え、 15.9wt%の塩酸を用い、45~66℃の塩酸蒸気温度で 試験を実施した。

各供試品と潜伏期間の関係をFig. 11に示す。本試験の結果では、素材部のみに亀裂が発生し、ねじ部は明らかにSCC感受性が小さい結果が示された。

4 考察

4-1 ねじ部の組織

ボルトの素材部およびねじ部を切断し、電子顕微鏡 にて観察した。Fig. 12およびFig. 13に観察例を示す。 素材部は全体に渡って約30μm程度の結晶粒が存 在していた。一方、ねじ部では、断面の中心付近は素材 部と同様に結晶粒が確認されたが、表層部は結晶粒が 確認されなかった。



供試品 : SUSXM7 観察箇所 : ねじ部の断面(ねじ山頂点付近)

Fig. 13 ねじ部の電子顕微鏡写真

本試験において、ねじ部の耐SCC性が優れていた原 因として、結晶粒が無く均一であることがSCC感受性 に良い影響を与えていると考えられる。

4-2 室温でのボルト破断時間の予測

負荷荷重9.6N/mm²、15.9wt%の塩酸雰囲気下、室 温(23℃)でのSUSXM7ボルトのSCC潜伏期間を66 ±3℃のデータから、アレニウスの式を用いて計算し た。同様に、66±3℃の亀裂進展速度データから、 23℃での亀裂進展速度を求め、破断までの時間を算出 した。その結果、

潜伏期間=1070 hour(約44日) 破断時間=9800~14700 hour (約1年1ヶ月~1年8ヶ月)

となった。

5 まとめ

塩酸露点腐食を想定した塩酸蒸気中における SUSXM7ボルトの応力腐食割れ感受性を評価し、 SCC感受性に及ぼす塩酸濃度の影響、温度の影響、 負荷荷重の影響の影響を調べた結果、以下のような知 見を得た。

- a) 温度45℃、56℃、66℃における潜伏期間、亀 裂進展速度をプロットすると、温度に対しSCC 感受性は顕著に増加する。得られた活性化エネ ルギーは65.7kJ/molであった。
- b) 塩酸水溶液濃度が中間濃度の15.9wt%の時に最 もSCC感受性が高く、負荷荷重9.6N/mm²、室 温にて1年1ヶ月から1年8ヶ月で破断する結果が 得られた。
- c) SCCが発生しない限界応力値は4.8N/mm²より も小さく、バルブ設計におけるボルトの締め付 け力は、それ以下が望ましい。
- d) SUSXM7素材部には亀裂が発生したが、ねじ部 はSCC感受性が明らかに低く亀裂が発生しな かった。

執筆者プロフィール



宮下 路生 Michio Miyashita コンポーネント本部 ファインシステムBU 第1技術部 Engineering Department No. 1 Ultra High Purity Products Business Unit Components Business Division

6 おわりに

今回、塩酸環境下におけるボルトのSCCについて調 査し、素材部に対してねじ部はSCC感受性が低いこと が分かった。

実際の薬液用バルブでは、本評価で得た知見を元に SCC感受性が低いボルトを使用し、かつ透過した塩酸 ガスがボルトにまで届き難くなるような透過ガス対策 が施してある。

また、高濃度塩酸でも長く安心して使うためには、 ボルトが無いメタルレスバルブを使うことや、定期点 検によりボルトの腐食の有無を確認することが有効で ある。